



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2022 年第二季自結財務報告

2022 年 7 月 26 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(26)日公告 2022 年第二季自結財務報告。

2022 年第二季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 52.97 億元，較前季減少 5%，較去年同期減少 14%
- ◆ 本季合併毛利率為 30.2%，較前季減少 0.4 個百分點；本季營業淨利率為 14.1%，較前季減少 2.3 個百分點
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 7.47 億元，較前季減少 18%，較去年同期減少 47%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 5.44 億元，較前季減少 31%，較去年同期減少 41%；每股盈餘為新台幣 1.52 元，前季為新台幣 2.08 元

2022 年第三季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第三季營收預計較前一季下滑 mid-twenties 百分比。
- ◆ 第三季毛利率預計約為 low-twenties 的水準。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“穩懋第二季合併營收為新台幣 52.97 億元，季成長率及年成長率分別為 -5% 及 -14%。受到產能利用率繼上一季之後持續下滑到 60% 的影響，第二季營業毛利率及營業淨利率分別為 30.2% 及 14.1%，EPS 為新台幣 1.52 元。綜觀第二季產品組合，Wi-Fi PA、Infra 及 3D 感測相關之光通訊業務均有不同幅度的成長，其中，成長最多的 3D 感測如同以往逐漸擺脫第一季的傳統淡季，其次是 Infra 及 Wi-Fi PA 的營收都超越第一季的水準，但是受到中國智慧型手機市場庫存持續調整的影響之下 Cellular PA 營收如同預期呈現明顯的下滑。

儘管中國智慧型手機庫存調整從第一季就開始，但俄烏戰爭於第一季開打至今尚未結束，加上第二季中國進入嚴格的防疫封控，不但影響中國當地的消費需求，也導致了原物料短缺及全球供應鏈的中斷，推升了原已居高不下的通膨，更進一步影響終端需求，以致於智慧型手機庫存去化的速度似乎至今仍然緩慢。在整體手機需求透明度偏低的情況之下，儘管美系高階智慧型手機客戶仍然依照過往的步調下單備貨，但在整體安卓(Android)手機一片庫存過高聲中，正悄悄的為今年下半年需求投下變數。在此總體經濟的逆境中，穩懋仍然秉持著繼續投入研發量能，開發新應用客戶及所需技術，因為穩懋相信今年大環境的變化只是短期的現象，5G 的大趨勢持續不變，相關基礎建設及低軌衛星佈建都未臻完備，Wi-Fi 6/6E/7 尚在向前推進當中，光通訊及光感測相關應用也處萌芽階段，穩懋樂觀看待產業長期的成長趨勢。

展望第三季，持續受到 Android 智慧型手機市場庫存調整及大環境的不確定性影響，營收預計將較前一季下滑 mid-twenties 百分比，毛利率預期落在 low-twenties 的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於 1999 年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英寸晶圓生產砷化鎵微波積體電路 (GaAs MMIC) 的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司 (RFIC Design Houses) 外，並致力吸引與全球整合元件製造 (IDM) 大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質界面雙極性電晶體 (HBT) 和應變式異質界面高遷移率電晶體 (pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及 3D 感測領域中，穩懋更以 MMIC 生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。